



VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | www.viatech.com

VIA、ESEC 2016において最新 IoT Mobility Platform を披露 —パートナーと共同で、最新 IoT ソリューションの体験デモも公開—

台北・台湾 2016 年 5 月 3 日— VIA Technologies, Inc は、5 月 11~13 日までの 3 日間、東京ビッグサイトで開催される 2016 Japan IT Week 春「第 19 回組込みシステム開発技術展(ESEC)」において、最新 IoT Mobility Platform を展示いたします。

同展では、遠隔リアルタイム監視、資産管理、車両のメンテナンススケジュール、およびデータ可視化を実現する VIA AMOS-820 ベースの「三井車載情報遠隔監視システム」、完全にセキュリティが確保できるよう、数多くのセンサーおよびクラウド・ベース・サービスに接続できるホーム IoT ゲートウェイを可能にする VIA ARTIGO A900 をベースとした「リヨーサン見守りホームセキュリティシステム」、わずか数秒で Android や Linux アプリケーションを高速起動できる VIA VAB-820 ボードによる Ubiquitous QuickBoot のデモなど披露する予定です。

これから、組込みシステムの開発をご検討されているベンダーおよび関係者様は、ぜひともこの機会に VIA の最新の産業グレード IoT ソリューションをご体験ください。

【イベント概要】

2016 Japan IT Week 春「第 19 回組込みシステム開発技術展(ESEC)」

会期 : 2016 年 5 月 11 日(水)~13 日(金)

開場時間 : 10:00~18:00(最終日は 17:00 まで)

会場 : 東京ビッグサイト

ブース番号 : 国際展示場西ホール ブース W5-45

【イベント詳細】

ESEC 公式 Web サイト

<http://www.esec.jp/>

【VIA Technologies Japan SNS】

Facebook

<https://www.facebook.com/VIATechnologiesJapan/>

Twitter

<https://twitter.com/viajpn>

VIA、ESEC 2016 において最新 IoT Mobility Platform を披露

VIA Technologies, Inc. について

VIA Technologies, Inc.は、ビデオウォール、デジタルサイネージ、医療、産業用オートメーションなどの幅広い M2M、IoT、およびスマートシティアプリケーション向けに、高度に統合された組込みプラットフォームとシステムソリューションの開発領域における世界的なリーダーです。台湾・台北に本社を置き、VIA の世界的ネットワークは米国、ヨーロッパ、アジアのハイテクセンターに繋がります。顧客群には世界有数のハイテク、通信、家電業界において有名企業が数多く含まれております。

<http://www.viatech.com/ja/>

お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: mktjp@viatech.co.jp

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown

メールアドレス : RIBrown@via.com.tw

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス : press@hanare-pr.jp

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。